毎日本国特許庁(JP)

①特許出願公開

@公開特許公報(A)

昭54—109828

⑤ Int. Cl.* G 03 C 1/68 C 08 F 2/50 G 03 F 7/10 H 01 L 21/312 H 05 K 3/06	識別記号	日本分類 103 B 1 116 A 415 26(3) B 0 26(3) A 22 59 G 41 99(5) C 3	庁内蚌理番号 6791—2H 6358—4 J 7267—2H 7377—5 F 7638—5 F	砂公開 「発明の審査請		(全 5 頁)
9融熱性フォトレ	•	宮士市	放岛2番地の	つ1 旭化成		

顧 研53--16611

顧 昭53(1978) 2月17日 **②出**

富士市鮫島2番地の1 旭化成

工業株式会社内

티

工業株式会社内

木村武夫

富士市鮫島2番地の1 旭化成

工業株式会社内

⑪出 顧 人 旭化成工業株式会社

大阪市北区堂岛浜一丁目2番6

- 公田の名称

ポリアミド酸、ポリアミとアミン、ポリアミド 散アミン、ポリメルカプトアミド、ポリヒドロや シェフモド、ポリヒドラジド、ポリオやザチアヒ ドラシド政いは有根極性溶成可密性ポリイミドか ら遊ばれた少をくとも1種以上のポリマー・00 **が景部と、エテレン系不包和二家結合を分子内に** 少なくとも2個以上有する化合物 0.1~100拡張 郎と、およびカルポニル化合物、過酸化物、アゾ 化合物、イオウ化合物、ハロゲン化物の中から選 ばれた1短以上の光重合開始剤 0.01~20 重登部 を配合する単を特徴とする耐熱性フォトレジスト

発明の辞組な説明

本発明性、節段性与上び耐熱性に使れた對規を フォトレジスト組成物に関するものである。

会すでに43枚のフォトレジストが瀕気されてい

るが、とれらの多くは感光性というだけであり、 感光性と絶縁性および耐効性などの特性を合わせ 枠つたものはない。

近年、電子産業分野では、半導体資格、ヘイプ リッと回路およびブリンと固路をどにおいては、 高密度化の製材により、多層化の方向に進んでい る。しかしながら、従来のフォトレジストでは、 絶録性などの對熱性などの特性が恐く、上記回路 に我存させることは不可能であり、格録性やよび 耐熱性が優れた、上配回路に残存させるととの可・ 能をフォトレジストが望まれている。

本発明者らは、上記特性を持つたフォトレジス トを開発すべく鋭意研究した結果、有機類低溶媒 可能性の耐熱性ポリマーに、エテレン系不均和二 **直結合を分子内に少なくとも2個以上有する化合** 物を、上記ポリマーに対して0.1~100多配合す る事により、はじめて炙用や性を有する耐熱性フ オトレジストが得られる事を見出し、本発明を急 成するに郄つた。

即ち、本苑明は、ポリアミド畝、ポリアミドア

-309-

・ミン、ポリナモド位アミン、ポリメルカプトアミ ド、 ポリヒドロキシアミド、 ポリヒドラジド、ポ **りオキサチアヒドリジド或いは有根値性辞媒可容** 性ポリイミドからおばれた少なくとも 1 祖以上の ポリマー 100派量部と、エチレン系不飽和二丑結 合を分子内に少なくとも2個以上有する化合物 0.1~100 重盤部と、およびカルポコル化合物、 過酸化物、アゾ化合物、イオク化合物、ペログン 化物の中から選ばれた1個以上の光重合開始剤 0.01~20 双量部を配合する事を特徴とする財為 性フォトレジスト组成物を提供するものである。 本発明の如く、ポリアミド欧、ポリアミドアミ ン、ポリアミと敵アミン、ポリメルカプトアミド、 ポリヒドロキシアミド、ポリヒドラジド、ポリオ キサナアヒドラッド或いは有機極性影響可能性ポ 9 1 さ ドから避ばれた少なくとも 3 種以上の有扱 極性併僻可溶性の動態性ポリマーに、エチレン系 不忽和二重的合を分子内に少なくとも2個以上有 ナる化合物を、上記ポリマーに対して 0.1~100 重量を配合する事により、はじめて感光性、耐熱

一級式

(ととて私は芳野頭を打する1個のねであり、Ri は芳香線を有する1個の歯である)で扱わされる 様な芳香族ポリアミド酸、芳香族シアミノアミド と芳容族シアミンかよび芳香族テトラカルポン酸 二級水物から合成される一般实

(ととて私は労者政を有するる価の基であり、私は労者限を有するも価の基であり、私は労者限を有するも価の基であり、私は労者限を有すると価の基である)で表わられる様を芳者族ポリアミド酸、労者族サトテクミンと芳者族パカルボン酸エステルなどから合成される一般式

(ことでLR・以方者後を有するを何の当であり、 L以方者取を有する(何の当である)で応わされる様な労を旅がりですドアミン、労谷旗テトラブ 特別 454-109828(2)

住、 絶録性などの優れた特性を有するフォトレジストが可能であり、エテレン系不飽和二重結合を分子内に少なくとも 2 個以上有する化合物を、上配ポリマーに対して100 軍 登 ラ以上配合した場合は耐熱性が労り、 0.1 重量 3 以下配合した場合は感光性が労る結系となる。

本発明に用いられるポリアミド酸、ポリアミド アミン、ポリアミド酸アミン、ポリメルカプトア ミド、ポリモドロヤシアミド、ポリヒドラジド、 ポリオ中サテアヒドラジド或いは有機猛性消旋可 溶性ポリイミドとしては、特に芳谷族のものが好 ましく、例えば芳香族ジアミンと芳谷族類なトリ カルボン取ハライドなどから合成される一枚式

(ここで私は労者限を有するる価の基であり、品は労者限を有するる価の基である)で扱わされる 様な労者族ポリアミドは、労者族ピアミンと芳者 族テトラカルボン像二版水物などから合成される

くンと芳谷淑テトラカルポン酸二無水物などから、 合成される一般式

(ここで Bu は 労者 遠を 有する 4 何の 恋で もう、 Ru は 労 者 限を 有する 4 何の 恋で ある) で 殺 わさ れる 似な 労者 説 ポリアミド 散アミン、 芳 者 洗 ジメ ルカプト ジアミンの 塩 改 塩 と 芳 容 洗 ジ 散 ハ ヴィド など から 合 成 される 一 飲ま

(ここで Ru は労害限を有する 4 個の器であり、 Ru は労者限を有する 2 個の器である)で突わされる労者族ボリメルカプトアミド、労者族ジヒドロキングアミンと労者放び酸へライドなどから向成される一般成

(ととて B... は芳舎祖をおける(倒の歩であり、 B. は芳を浪を有ける 1 価の歩である)で扱わ

-310-

される芳香族ポリヒドロギシアミド、芳香級ジャ ヒドタンドと芳香族ジャハヨイドなどから合成される一句記

+HN-HN-00-R. -CONH-NH-00-R. -CO+.

(ととで Ru及び Rutは 労者以を利する 2 価の茹である)で表わられる芳香類ポリヒ ドランド、芳容級 ジテアヒドランドと芳香族ジ酸ハライドなどから合成される一般式

+ NH-HN-SC-R. -- CS-NH-NH-OC-R. -- CO→.

(とこで B.o 及び R.o は 方音 現を有する 2 何の株である) で 契むされる 穷容 瑛 ポリ オキサテブ ビドラ ジド、 アメカン クミカルン サイ ア ティ、 ポリマーブレブリント 1 7 巻 2 号 3 5 5 ~ 2 5 8 耳 (1976年) かよび 年公 昭 5 2 ~ 3 0 3 1 9 号 など に 記歌されている 汚音 液 ジナミン と 芳音 旗 テトラカルポン 像 から 台 应 される 一 紋式

$$\left\{\begin{array}{c} CO \\ CO \end{array}\right\} B_{39} \left\{\begin{array}{c} CO \\ CO \end{array}\right\} N - B_{49} - N \right\}$$

(ここで B. は労呑頭を有する 4 気の恋であり、 B. は労谷與を有する 2 何の遊である)でみわさ

テトラエチルチッタムシスルフイドなどのイオク化合物、四塩化炭染などのハログン化物などがあり、とれらは単数改いは温合して用いても良い。 これらの光重合開始剤の設加量は、上記ポリマー に対して 0.01~20 設量を特に 0.1~10 並至まが好ましい範囲である。

本組成物は、実質的に容解するN・Nータメチルアセトアミド、N・Nーシメチルホルムアミド、N・Nーシメチルホルムアミド、Nーメテルピロリドン、シメチルスルホヤンド、ヘキサメテルホスホアミド、クレゾールなどの不機猛性溶媒を用い、唇欲の粘度は所望の被腹の厚さに合わせて調節することができ、この溶液は環 弱または侵渡波いはローラーなどにより堕布される。

本発明の函位形成プロセスの1例を次に示す。 本発明にかかる組成物を誘板上に登布し、実質的 に粘性のない状態に乾燥して、例えば水蛭ランプ などの紫外根で所定のペターンに爆光される。 第 光時間は適宜過定されるが、長い経光時間は一般 的に有害ではない。 紫外級などによる露光後、前 特開 昭54-109828 3

れる縁な有機犠牲部鉄可溶性芳香族ポリイミドな どがある。

本語明に使用されるエナレン系不包和二重結合を分子内に2個以上有する化合物としては、エテレンクリコールの(メタ)アクリレート、ボリブロビングリコールの(メタ)アクリレート、ボリブロビングリコールの(メタ)アクリレート、ボリブロメナロールプロベントリ(メタ)アクリレート、テトラメチロールメタンテトラ(メタ)アクリルアト、N,N'ーメチレンピス(メタ)アクリルアミドなどがある。これらの化合物は上記ポリマーに対して、0.1~100重量多形に1~50重量多の範囲で好ましく使用される。

本乳男に使用される光重合調始刻としては、ア セトフェノン、ジアセナル、ペンソフェノン、ペ ンソイン、ペンソインイソプロビルエーテル、タ ロロアントラキノン、ナフトキノンなどの対かが エル化合物、過酸化ペンゾイルなどの過酸化物、 アゾビスイソプチロニトリルなどのアゾ化合物、

以下に本苑明の簡様を一箇明確にするために、 実施例を挙げて説明するが、本苑明は実施例によ りその範囲を制限されるものではない。

宴放例は

メタフェコレンジアミン 3.1 タをジメチルホルムアミド 8 0 夕に溶解したものに、ピロメリト酸二級水物 5.5 タを徐々に添加して、その後望者な出気下盆型で提辞してポリアミド酸溶液を得た。この様にして得られたポリアミド酸溶液に、テトラメテロールメタンチトラアクリレート 0.9 タチェびペングインインプロピルユーテル 0.2 8 を添

加して、フォトレジスト和政物を作成した。 20 フォトレジスト組成物を、ガラス基板上に収算後 5 5 呼にたる様に登むして、 3 Km 水銀タンプを 用いて所定のベターンマスタを辿して 1 0 分間野 光した。ないて pH 8~9 の水溶液で非露光電 出して製像した後、 250でで 1 時間加熱処理して、 オガ型の凹凸ベメーンを得た。 その後の熱天秤に よる財熱性テストでは、 2素気流下 1 0 で/分の 外母速度で減慢が少く弱にしたところ。 350でま で顕著な違点は少は弱められるかつた。

实施例 2

4・4・一 少(n ー ア ミノフエノキシ) ツフエニ ルエーテル 3.8 タ と 3、3・・6・4・一ペ ンソフエ ノンテト 9 カル ボン酸 二 無水物 3.2 ア と N ー メテルー 2 ~ ピロリ ドン 5 0 ア か よび トルエン 1 0 ア を配合 † 神し、 宮 楽ガス を通じながら 1 4 0 でで 6 時間 反応させてポリイミ ド 溶液を 得た。 この ようにして ねられたポリイミ ド 溶液に、 N・N・ー メテレンピス アクリルアミド 1.4 ア かよび アセトフェノン 0.5 ア を添加して、 フォトレジスト 組 収物を

争 疣 祻 芷 帯(自発)

昭和53年6月29日

将許庁長官 姫 谷 巻 二 版

- 1 平件の表示 昭和 53 年齢許顧器 16611 見
- 2 発明の名称

耐熱性フォトレジスト組成物

Δ 補正をする者

事件との関係 特許出版人 大阪府大阪市北区金島科 1 丁目 2 奔 6 号 (008) 旭 化 成 工 楽 株 式 会 社 取締役社長 宮 峰 短



4. 櫛正の対象

明報者の「特許開来の報題」及び「発明の辞 . 耐な説明」の個



特恩 昭54 - 109828(4)

作成した。このフォトレジスト組成物を、実施例1と同様に処理して解光した。次いでNーメナルー2ービロリドンとメタノール(3:2 客食比)の混合解析で、非常光度として現像した後、300でで1時間加熱処理して、ネガ型の凹凸ペターンを特た。その後の熱天秤による耐熱性テストでは、弦楽気次下10で/分の昇速速度で重量減少を研定しよところ、400でまで顕著な重量減少は認められたかつた。

出版人 超化成工架株式会社

-- 12-

6. 指正の内容

- (1) 契無等の特許路梁の範囲を別無の通り補正する。
- (3) 同部7頁末行「B₁₈」を「B₂₁」と相正する。
- (4) 同部 B 以第 2 行「どがある。」の後に次の文を 抑入する。「これらのポリマーのうちで、等に 労者疎ポリアミド酸および有機磁性溶媒可が性 芳容族ポリイミドが好適であり、逆に有機極性 溶媒可称性労養族ポリイミドがより好ましい。」
- (5) 同年10月年8-7行「イミド環域いはイミダゲール環」を「イミド環、イミダゲール環、ナアゲール環、オやサゲール環、オやサンアゲール環域のはナナンナゲール駅」と描正する。

放下

-312-

毎四 昭54・109828 (5)